

证券代码：301067

证券简称：显盈科技

公告编号：2024-039

深圳市显盈科技股份有限公司

关于为子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称“公司”或“显盈科技”）分别于2024年4月26日和2024年5月21日召开了第三届董事会第十五次会议和2023年年度股东大会审议通过了《关于2024年度公司为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为公司全资或控股子公司向银行等金融机构融资提供担保，担保额度不超过30,000万元。前述担保额度的有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月。具体内容详见公司于2024年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的《关于2024年度公司为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-027）。

二、对外担保进展情况

根据业务发展需要，公司全资子公司惠州市耀盈精密技术有限公司（以下简称“惠州耀盈”）向银行金融机构申请流动资金贷款，并由显盈科技为其债务提供担保。

1、惠州耀盈向中信银行股份有限公司惠州分行申请1,000万元额度的流动资金贷款，双方签署了《综合授信合同》（以下简称“主合同一”）。显盈科技为惠州耀盈前述融资业务提供担保，并与中信银行股份有限公司惠州分行签署了《最高额保证合同》，担保方式为连带责任保证，担保债权最高余额为1,000万元，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。

2、惠州耀盈向招商银行股份有限公司惠州分行申请1,000万元额度的流动资金贷款，双方签署了《授信协议》（以下简称“主合同二”）。显盈科技为惠州耀盈前述融资业务提供担保，并与招商银行股份有限公司惠州分行签署了《最

高额不可撤销担保书》，担保方式为连带责任保证，担保债权最高余额为 1,000 万元，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。

本次担保额度包含在 2023 年年度股东大会批准的额度范围之内，具体情况如下：

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	已审议通过的担保额度	本次担保前对被担保方担保余额	本次担保后对被担保方担保余额	剩余可用担保额度	是否关联担保
显盈科技	惠州耀盈	100%	70% 以下	7,000	1,200	3,200	3,800	否

注：截至公告披露日，惠州耀盈实际发生的担保金额为 1,100 万元。

上述两笔担保金额在公司已履行审议程序的担保额度以内，无需再次提交公司董事会及股东大会审议。

三、担保协议的主要内容

（一）担保协议一

- 1、债权人：中信银行股份有限公司惠州分行
- 2、保证人：深圳市显盈科技股份有限公司
- 3、债务人：惠州市耀盈精密技术有限公司
- 4、担保范围：包括主合同一项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、延迟履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用和其他所有应付的费用。
- 5、担保方式：连带责任保证
- 6、担保金额：1,000 万元
- 7、保证期间：保证人承担保证责任的期间为主合同一项下债务履行期限届满之日起三年，即债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。每一项具体业务合同项下的保证期间单独计算。

（二）担保协议二

- 1、债权人：招商银行股份有限公司惠州分行

- 2、保证人：深圳市显盈科技股份有限公司
- 3、债务人：惠州市耀盈精密技术有限公司
- 4、担保范围：包括主合同二项下的主债权、利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。
- 5、担保方式：连带责任保证
- 6、担保金额：1,000 万元
- 7、保证期间：保证人承担保证责任的期间为担保书生效之日起至主合同二项下每笔贷款或其他融资或招商银行股份有限公司惠州分行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司不存在对合并财务报表范围以外的公司提供担保的情况，仅存在为全资子公司提供的担保的情况。经公司 2023 年年度股东大会审议通过的公司为子公司的担保额度总金额为 3 亿元，本次提供担保后，公司为子公司提供担保余额为 12,389.9 万元，占公司 2023 年度经审计净资产的 14.54%。

截至本公告披露日，公司及子公司连续十二个月内担保金额为 3,000.00 万元，占公司 2023 年度经审计总资产的 2.43%。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

五、备查文件

- 1、《最高额保证合同》；
- 2、《最高额不可撤销担保书》。

特此公告。

深圳市显盈科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 28 日